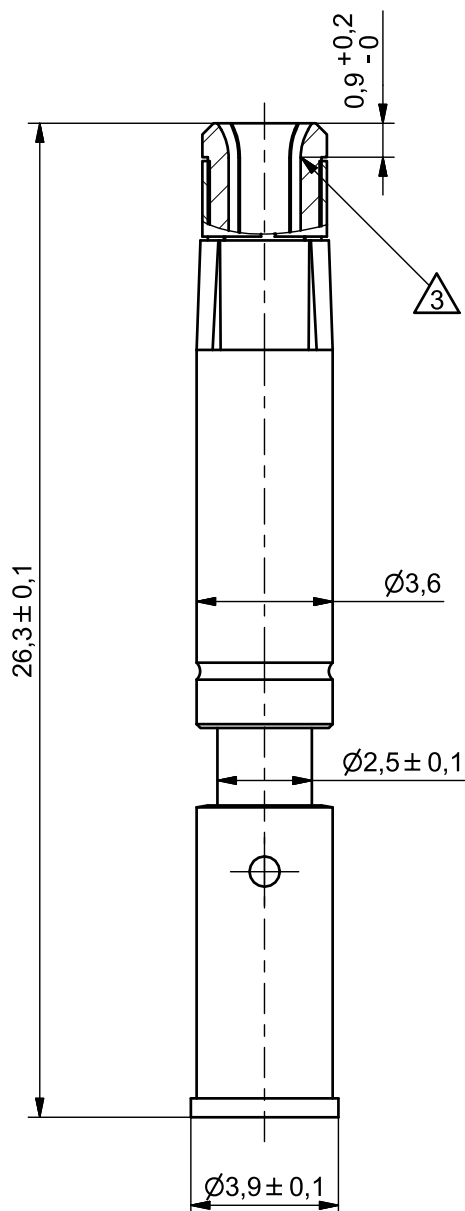




Oberfläche:
Surface:

△ = fl. Cu Ni2 Au0,2
Tol: +100/-0%
passiviert

△ = Schichtdickenmesspunkt
coating thickness point

Please note: German is the original language of this document. In case of any conflict with the English translation, the German version will prevail and therefore be the binding one.

BOM

pos.	pc	assembly consists of	part number	material	plating
10	1	contact socket 2 mm	60.271.11	brass	gold plated
20	1	contact tension spring	B2.032.00	copper	n/a

Technische Spezifikation:

technical specification:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM - Eintragung vorbehalten.

Transfer and duplication of this base, utilization and communication of the contents are not permitted, until expressly conceded. Violation will result in a claim for damages. All rights reserved in case of a patent or GM registration.

Alle Maße ohne Einheiten in mm

All dimensions without unities in mm

Maßstab / scale Zeichnungsnummer / drawing number
5:1 138098

All rights reserved for cases of a patent or copyright violation.							
001	4700	20.11.18	Kress	19.11.2018	Maier	Benennung / discription Kontaktbuchse 2 mm, crimp 2,5 - 4,0 mm ² Contact Socket 2 mm, crimp 2.5 - 4.0 mm²	
Index	Change order-no.	Date	Name	Date	Name	Teilenummer / TEPN 60.272.11 / 60-0272-011-P00	
		Modified		Approved			
 						Gewicht / weight 1.407 g	
24.02.2015 Apfelbeck Date Name Creator						Werkstoff siehe Tabelle / material see table	
						Ausgabedatum / issue date	
		26.02.2015	Hacklm	 D-style		P. 1 of 1	
		Name		Name		1	
		Approved					

Y7-0339-000-000